

# B1055465

TOPTEC 123 F, Ausf. II

Elektronikgehäuse in flacher Bauweise. Gehäuseteile werden durch neuartigen Schnapp-Verschluss verrastet. Schraubdomes für Leiterplattenmontage in Ober- und Unterteil.

## Ausführung

Mit Lüftungsschlitzen

## Lieferumfang

1 Ober- und Unterteil, 2 Stirnteile



## TECHNISCHE DATEN

Material	ABS (UL 94 HB)
Schutzart	IP 40
Farbe	Unter- und Oberteil grauweiß RAL 9002, Stirnteile kieselgrau RAL 7032
Standards	RoHS konform, REACH konform

Die Schutzartangaben beziehen sich auf Leergehäuse (ohne Modifikationen) unter Einhaltung der Normbedingungen nach EN 60529.

Länge	123 mm
Breite	68 mm
Höhe	30 mm
Platinenlänge Unterteil	112 mm
Platinenbreite Unterteil	60 mm
Platinenlänge Oberteil	96 mm
Platinenbreite Oberteil	60 mm
Folienlänge	100,5 mm
Folienbreite	48 mm

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen. Diese unterliegen material- und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen.